

특허출원 공개목록 (2008년 11월 ~ 2009년 1월)

번호	명 칭	출 원 인
10-2008-0117488	반도체 패키지 및 그 형성방법	삼성전자주식회사
10-2008-0114884	반도체 검사용 탐침의 연마시트	실리콘벨리(주)
10-2008-011967	부식단조 장식유리패널 및 그 제조방법	구현서
10-2008-0113858	장식용 무늬 유리패널 및 그 제조방법	최중민
20-2008-0115263	강화유리패널 칸막이 체결브라켓	김환범
10-2008-0115609	질화를 반도체소자의 제조 방법	소니 가부시끼 가이샤
10-2008-7027067	성막 방법, 반도체 장치의 제조 방법, 반도체 장치, 프로그램 및 기록매체	도쿄엘렉트론가부시끼가이샤
10-2008-7027835	반도체 박막 증착을 위한 개선된 프로세스	에이에스엠 아메리카
10-2008-7027944	질화칼륨계 화합물 반도체 발광소자	쇼와 덴코 가부시끼가이샤
20-2008-0016010	원적외선과 기가 방사되는 옥 조끼	김중림
10-2008-0125949	몰드 재형상 웨이퍼 및 이를 이용한 스택 패키지	주식회사 하이닉스반도체
10-2008-0125139	광변조기 집적 분포궤환형 레이저 다이오드 및 그 제조방법	한국전자통신연구원
10-2008-7030535	적층 세라믹 커패시터 및 그 등가 직렬 저항 조정방법	가부시끼가이샤 세이사쿠쇼
10-2008-7029408	세라믹 히터 및 그 제조 방법	교세라 코포레이션
10-2008-0120721	적층형 반도체 장치	가부시끼사이사 도시바
10-2008-0125739	반도체 장치의 제조방법	후지쯔 가부시끼가이샤
10-2008-0134761	불휘발성 반도체 메모리 장치	가부시끼사이사 도시바
10-2008-7030139	인데놀루오렌 중합체 기반 유기 반도체 물질	메르크 파텐트 게엠베하
10-2009-0006741	강유전체 소자를 적용한 반도체 메모리 장치 및 그 리프래쉬 방법	주식회사 하이닉스반도체
10-2009-0000198	패널 삽입 단열유리	구도환
10-2009-0007550	반도체 소자 테스트용 실리콘 콘택터의 제조방법	주식회사 엑스엘티
10-2009-7000130	유리보호방법	코닝 인코포레이티드

출처 : 월간 세라믹스

**협회 신규회원사 가입을 환영합니다.**

협회는 일본·중국과의 상호인적교류를 통해 가능성 아운 기술 등에 대한 최신 관련자료 및 기술을 공유하며 품질 관리 및 기술개발에 전념 할 수 있도록 회원사 여러분들의 권익보호와 이익창출을 통해 최선을 다하겠습니다.

**협회지 발간시 게재내용을 보내주시시오.**

회원의 새로운 소식, 신제품 개발, 동정 등의 내용을 보내주시면 무료로 게재하여 홍보가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 아울러 전면광고는 실비로 게재해 드립니다.

주소 서울시 송파구 석촌동 174-12 청호 B/D 4층

TEL 02-2203-6037,6084 | FAX 02-2203-6061 | 홈페이지 www.kfir.or.kr | E-mail kfia@korea.com